

拝啓、貴社ますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社はこのたび「Grinding Technology Japan 2021」へ出展いたしますので
下記の通りご案内申し上げます。

今回は2機種のパネル展示とWeb立会・商談をブース内実演いたします。

- ①非研削時間を大幅短縮した立形研削盤・VGF400
- ②段替時間を大幅削減したセンタレス研削盤・C6040F
- ③商談から立会まで来社不要のWeb打合せシステム

この機会に是非、ご来場賜りますようお願い申し上げます。

敬具

2021年1月吉日
光洋機械工業株式会社
代表取締役社長 小西 義和

非研削時間大幅短縮
立形研削盤
VGF400



段取時間大幅削減
センタレス研削盤
C6040F



商談から立会までWebで完結
Web打合せシステム
コンシェルジュ Web



本社でコンシェルジュがスタンバイ
会場と本社をリアルタイム中継
研削のご相談/模擬WEB立会実施

開催概要・出展位置

会期:3月2日(火)~4日(木)

開催時間:10:00~17:00

会場:幕張メッセ 展示ホール4

出展位置:076

共同出展:(株)ジェイテクト、(株)CNK、豊興工業(株)、豊田バンモップス(株)、(株)豊幸、三井精機工業(株)



研削盤の Koyo

時間を削る



センタレス研削盤：ベアリング研削